

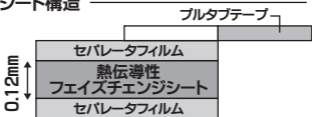
HT-08A 取扱説明書

- CPUやチップとヒートシンクの間には挟んで使用します。
- 熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。
- 圧縮後薄膜化することで、熱抵抗値が低くなります。
- 従来品HT-08 (PCS-TC-10) より柔らかいため、貼り付けが容易です。
- シリコン製のため長期信頼性に優れます。


⚠️ ご注意


●本製品の取り付けは使用者の責任において行なってください。●グリスなど、他の熱伝導材と併せて使用することはできません。●接着力はありませんので、ヒートシンクをピンやネジで固定する環境でご使用ください。


シート構造





転写方法


- 

タブのない側のフィルムを剥がし、ヒートシンクにシートを貼り付けます。
- 

上からシートをヒートシンクにしっかりと押し付けます。
- 

さらに、手のひらで3～5分程度温めヒートシンクになじませます。
- 

プラスチック製へら(GH-01)などで、左上部分を十分に擦り付けます。
- 

プルタブを持ち、フィルムを斜め45度方向に一気に剥します。
- 

6 完成!!
ヒートシンクをチップの上に乗せれば完成です。

クーラー/ヒートシンクの取り外し方法と除去方法

- 本製品は軟化するため、ヒートシンクかチップのどちらかに貼りつきます。
- PC使用直後の温まった状態であれば、剥がしやすいです。無理に剥がすと傷つける可能性があります。引っ張らず、左右にひねるようにして少しずつ剥がしていくと負荷が少ないです。
- 接触面積の多いチップは剥がれにくいことがあります。CPUがソケットから外れてピンを曲げてしまうことがあります。ご注意ください。
- 完全に除去する場合はAS-CLNを使用してください。